



平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年7月29日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)栗木 康幸
 問合せ先責任者 (役職名)財務部長 (氏名)河合 信郎 TEL (045)443-4000
 四半期報告書提出予定日 平成22年8月10日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|--------|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 23年3月期第1四半期 | 21,500 | 16.2 | 523 | 119.6 | 410 | 134.6 | 274 | 183.8 |
| 22年3月期第1四半期 | 18,497 | △26.2 | 238 | △63.7 | 174 | △72.8 | 96 | △72.8 |

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益 |
|-------------|-----------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 23年3月期第1四半期 | 2,587 48 | — |
| 22年3月期第1四半期 | 911 73 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 23年3月期第1四半期 | 43,193 | 22,027 | 51.0 | 207,810 48 |
| 22年3月期 | 45,649 | 21,911 | 48.0 | 206,711 56 |

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 22,027百万円 22年3月期 21,911百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|----------|--------|----------|----------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 22年3月期 | — | 2,500 00 | — | 2,500 00 | 5,000 00 |
| 23年3月期 | — | — | — | — | — |
| 23年3月期(予想) | — | 3,000 00 | — | 3,000 00 | 6,000 00 |

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 無

3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----------|--------|-----|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 43,500 | 6.3 | 870 | 41.4 | 850 | 36.9 | 490 | 58.7 | 4,622 64 |
| 通期 | 91,000 | 6.9 | 2,690 | 29.4 | 2,600 | 22.8 | 1,640 | 40.6 | 15,471 70 |

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 : 無

4. その他（詳細は、添付資料3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 無

新規 一社（社名）— 除外 一社（社名）—

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 : 有

② ①以外の変更 : 無

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

| | | | |
|----------|----------|--------|----------|
| 23年3月期1Q | 106,000株 | 22年3月期 | 106,000株 |
|----------|----------|--------|----------|

② 期末自己株式数

| | | | |
|----------|----|--------|----|
| 23年3月期1Q | 一株 | 22年3月期 | 一株 |
|----------|----|--------|----|

③ 期中平均株式数（四半期累計）

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 23年3月期1Q | 106,000株 | 22年3月期1Q | 106,000株 |
|----------|----------|----------|----------|

（注意事項）

- ・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。
- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|----------------------------|---|
| 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 2 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 2 |
| 2. その他の情報 | 3 |
| (1) 重要な子会社の異動の概要 | 3 |
| (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 | 3 |
| (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書 | 5 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 6 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 7 |
| (5) セグメント情報 | 7 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 8 |
| 4. 補足情報 | 9 |
| (1) 仕入、受注及び販売の状況 | 9 |

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、雇用環境に厳しさが残るものの、海外経済の回復等を背景として輸出が緩やかに増加するなど、引き続き企業収益・景況感が改善してまいりました。

当社グループが参画しているエレクトロニクス業界におきましては、欧州経済の先行き不透明感等、不安要素があるものの、半導体全般に対する需要は急回復し、一部では品薄感が生じる状況となっております。半導体関連の製品需要に関しましても、回復が一層鮮明になってまいりました。一方、IT投資については依然として慎重な姿勢が続いておりますが、企業業績が回復する中、設備投資に漸く下げ止まり感が出るにつれ、明るさが見え始めております。

当社グループにおける当第1四半期の業績については、売上高215億円（前年同期比16.2%増）、営業利益5億2千3百万円（前年同期比119.6%増）、経常利益4億1千万円（前年同期比134.6%増）、四半期純利益2億7千4百万円（前年同期比183.8%増）となりました。また、報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

民生機器向け半導体製品の売上については、景気対策効果が薄れるなど、需要に一服感がありますが、産業機器向け半導体製品については、企業の生産活動が改善するとともに、前期後半からの回復ペースが一段と鮮明になり、また、コンピュータ周辺機器関連の半導体製品も堅調に推移した結果、当第1四半期における売上高は177億9千6百万円となりました。

(コンピュータシステム関連事業)

企業におけるIT投資に対する姿勢は、業況回復局面に至っても膠着状態が続いておりますが、組み込み機器向けソフトウェアの販売や保守サービスについては堅調に推移したことから、当第1四半期における売上高は37億4百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は431億9千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億5千5百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことによります。負債総額は211億6千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億7千2百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が増加した一方、短期借入金、未払法人税等が減少したことによります。また、純資産総額は220億2千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億1千6百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は51.0%となり前連結会計年度末に比べ3.0ポイント増加いたしました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期は、概ね当初想定していた業績の推移となっており、今後の動向を勘案した結果、前回（平成22年4月28日）公表の第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想は修正しておりません。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

・税金費用の計算

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

・資産除去債務に関する会計基準の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ2,950千円減少しており、税金等調整前四半期純利益は45,644千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は174,457千円であります。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結会計期間末 (平成22年6月30日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日) |
|--------------|-------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,072,070 | 1,621,262 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,595,448 | 20,890,706 |
| 商品及び製品 | 16,120,448 | 15,508,551 |
| 仕掛品 | 162,708 | 128,158 |
| その他 | 2,955,208 | 2,989,992 |
| 貸倒引当金 | △129,827 | △2,002 |
| 流動資産合計 | 38,776,056 | 41,136,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,087,789 | 1,121,766 |
| 無形固定資産 | 479,157 | 464,922 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 2,861,984 | 3,439,904 |
| 貸倒引当金 | △11,816 | △514,244 |
| 投資その他の資産合計 | 2,850,167 | 2,925,660 |
| 固定資産合計 | 4,417,115 | 4,512,349 |
| 資産合計 | 43,193,171 | 45,649,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,822,572 | 7,255,698 |
| 短期借入金 | 2,938,070 | 5,105,824 |
| 未払法人税等 | 183,478 | 1,132,170 |
| 賞与引当金 | 366,787 | 856,855 |
| 役員賞与引当金 | 9,867 | 26,158 |
| その他 | 4,526,155 | 4,161,957 |
| 流動負債合計 | 15,846,931 | 18,538,665 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 4,827,882 | 4,715,170 |
| 役員退職慰労引当金 | 107,590 | 102,523 |
| その他 | 382,857 | 381,234 |
| 固定負債合計 | 5,318,329 | 5,198,928 |
| 負債合計 | 21,165,261 | 23,737,593 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,495,750 | 2,495,750 |
| 資本剰余金 | 5,645,240 | 5,645,240 |
| 利益剰余金 | 13,912,489 | 13,903,216 |
| 株主資本合計 | 22,053,480 | 22,044,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 68,487 | △67,167 |
| 為替換算調整勘定 | △94,057 | △65,614 |
| 評価・換算差額等合計 | △25,570 | △132,781 |
| 純資産合計 | 22,027,910 | 21,911,425 |
| 負債純資産合計 | 43,193,171 | 45,649,018 |

(2) 四半期連結損益計算書
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年6月30日) |
|---------------------|--|--|
| 売上高 | 18,497,953 | 21,500,901 |
| 売上原価 | 15,542,230 | 17,702,307 |
| 売上総利益 | 2,955,722 | 3,798,593 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 給料及び手当 | 1,145,983 | 1,207,259 |
| 賞与引当金繰入額 | 90,932 | 345,828 |
| 役員賞与引当金繰入額 | — | 9,867 |
| 退職給付引当金繰入額 | 206,576 | 197,019 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | 127,825 |
| その他 | 1,273,693 | 1,386,980 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,717,186 | 3,274,779 |
| 営業利益 | 238,536 | 523,814 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5 | 3 |
| 受取配当金 | 251 | — |
| セミナー開催収入 | — | 1,082 |
| 還付加算金 | 1,971 | 778 |
| 助成金収入 | 1,332 | — |
| その他 | 1,020 | 2,238 |
| 営業外収益合計 | 4,580 | 4,103 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 5,620 | 5,879 |
| 売上債権売却損 | 11,654 | 8,521 |
| 為替差損 | 49,662 | 101,934 |
| その他 | 1,252 | 1,157 |
| 営業外費用合計 | 68,191 | 117,491 |
| 経常利益 | 174,926 | 410,425 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 178 | 48,653 |
| 特別利益合計 | 178 | 48,653 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 1,065 | 4,059 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | — | 42,694 |
| 特別損失合計 | 1,065 | 46,753 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 174,039 | 412,325 |
| 法人税等 | 77,396 | 138,052 |
| 四半期純利益 | 96,642 | 274,273 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成21年4月 1日 至 平成21年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年6月30日) |
|-------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 174,039 | 412,325 |
| 減価償却費 | 121,558 | 105,191 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △398 | △374,602 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △387,061 | △489,640 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | — | △16,291 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 95,776 | 112,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | △28,075 | 5,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | △257 | △3 |
| 支払利息 | 5,620 | 5,879 |
| 為替差損益 (△は益) | 252 | 569 |
| 有形固定資産除却損 | 1,065 | 3,722 |
| 無形固定資産除却損 | — | 337 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △1,103,606 | 2,227,077 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △576,883 | △686,777 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 547,873 | 642,503 |
| 未収消費税等の増減額 (△は増加) | 950,943 | 665,026 |
| その他 | 1,011,077 | 439,261 |
| 小計 | 811,926 | 3,052,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 3 |
| 利息の支払額 | △5,627 | △5,876 |
| 法人税等の支払額 | △138,690 | △1,054,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,865 | 1,991,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,496 | △39,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,763 | △68,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,000 | — |
| その他 | 21,065 | △1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,194 | △109,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | △119,192 | △2,161,028 |
| 配当金の支払額 | △349,800 | △265,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,449 | △1,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,441 | △2,427,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,523 | △3,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 176,705 | △549,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,245,602 | 1,621,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,307 | 1,072,070 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)

| | 半導体及び 電子デバイス 事業 (千円) | コンピュータ システム関連 事業 (千円) | 計(千円) | 消去又は全社 (千円) | 連結(千円) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 14,962,066 | 3,535,886 | 18,497,953 | — | 18,497,953 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 14,962,066 | 3,535,886 | 18,497,953 | — | 18,497,953 |
| 営業費用 | 14,829,218 | 3,430,198 | 18,259,416 | — | 18,259,416 |
| 営業利益 | 132,848 | 105,687 | 238,536 | — | 238,536 |

(注) 1 事業の区分は、製品の種類・性質、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。

2 各区分の主な製品

(1) 半導体及び電子デバイス事業・・・半導体製品、その他電子部品

(2) コンピュータシステム関連事業・・・コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア

3 会計方針の変更

受託開発取引に係る収益及び費用の計上基準の変更

受託開発取引に係る収益の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連結会計期間に着手した契約から、第1四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものについては進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の開発については完成基準を適用しております。

この変更による各セグメントの損益に与える影響はありません。

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第1四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)

| | アジア | その他 | 計 |
|------------------------------|-----------|--------|------------|
| I 海外売上高(千円) | 1,929,804 | 16,170 | 1,945,974 |
| II 連結売上高(千円) | — | — | 18,497,953 |
| III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%) | 10.4 | 0.1 | 10.5 |

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・台湾、香港、中国、シンガポール他

(2) その他・・・米国他

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

【セグメント情報】

(追加情報)

当第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品・サービス別の販売体制のもと事業活動を展開しており、「半導体及び電子デバイス事業」及び「コンピュータシステム関連事業」の2つを報告セグメントとしております。

「半導体及び電子デバイス事業」は、半導体製品、その他電子部品等を販売しており、「コンピュータシステム関連事業」は、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等を販売しております。

2 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成 22年6月30日)

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 | 四半期連結損益 計算書計上額 (注) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----|--------------------------|
| | 半導体及び 電子デバイス 事業 | コンピュータ システム関連 事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 17,796,149 | 3,704,751 | 21,500,901 | — | 21,500,901 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 17,796,149 | 3,704,751 | 21,500,901 | — | 21,500,901 |
| セグメント利益又は損失(△) | 504,665 | △94,240 | 410,425 | — | 410,425 |

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第1四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 仕入高(千円) |
|----------------|------------|
| 半導体及び電子デバイス事業 | 15,797,328 |
| コンピュータシステム関連事業 | 2,551,425 |
| 合計 | 18,348,754 |

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 受注高(千円) | 受注残高(千円) |
|----------------|------------|------------|
| 半導体及び電子デバイス事業 | 20,601,100 | 11,919,639 |
| コンピュータシステム関連事業 | 4,538,519 | 5,393,266 |
| 合計 | 25,139,619 | 17,312,906 |

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 金額は販売価格によっております。

③ 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 販売高(千円) |
|----------------|------------|
| 半導体及び電子デバイス事業 | 17,796,149 |
| コンピュータシステム関連事業 | 3,704,751 |
| 合計 | 21,500,901 |

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 相手先 | 前第1四半期連結累計期間 | | 当第1四半期連結累計期間 | |
|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 金額 (千円) | 割合 (%) | 金額 (千円) | 割合 (%) |
| パナソニック株式会社 | 2,887,614 | 15.6 | — | — |

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

4 当第1四半期連結累計期間のパナソニック株式会社に対する販売実績は、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載しておりません。